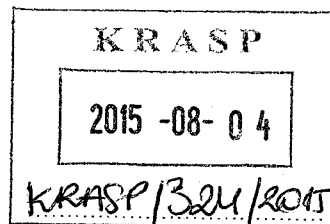




MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

DBF.WPM.1201.2.2015.GW

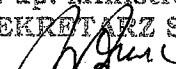


Warszawa, 29 lipca 2015 r.

według rozdzielnika

Stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – *Regulamin pracy Rady Ministrów* (M. P. poz. 979), uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt z dnia 28 lipca 2015 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego *zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich*. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do wyżej wymienionego projektu w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, także w wersji elektronicznej pod adresem: wpm@nauka.gov.pl.

z up. Ministra
PODSEKRETARZ STANU

prof. Włodzisław DUCH

Otrzymują:

1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2. Polska Komisja Akredytacyjna;
3. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
4. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
5. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
6. Konferencja Episkopatu Polski;
7. Polska Rada Ekumeniczna;
8. Alians Ekumeniczny;
9. Polska Akademia Nauk;
10. Rada Główna Instytutów Badawczych;
11. Polska Akademia Umiejętności;
12. Komitet Polityki Naukowej;
13. Rada Młodych Naukowców;
14. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
15. Zrzeszenie Studentów Polskich;
16. Stowarzyszenie „Top 500 Innovators”;
17. Rzecznik Praw Absolwenta;
18. Obywatele Nauki;
19. Bank Gospodarstwa Krajowego;
20. PKO Bank Polski SA;
21. Bank PEKAO SA;
22. Bank Polskiej Spółdzielczości SA;
23. SGB-Bank SA;
24. Związek Banków Polskich;
25. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.